

# curamik® セラミック基板

技術データシート

#### 材料

Al203	アルミナ	curamik® Power	
HPS*	アルミナ (9% ZrO2 添加)	curamik® Power Plus	
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> 窒化ケイ素		curamik® Performance	
AIN	窒化アルミニウム	curamik <sup>®</sup> Thermal	

<sup>\*</sup>HPS製品は一部の国で特許制限があります。

### 熱伝導率

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	24 W/mK @ 20°C
HPS	26 W/mK @ 20°C
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	90 W/mK @ 20°C
AIN	170 W/mK @ 20°C

## 厚みの組み合わせ(DBC)

				銅厚n	ım		
		0.127	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5
	0.25		HPS	HPS	HPS		
_	0.32	AI203	Al <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> HPS	Al <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> HPS	Al <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> HPS	HPS	HPS
三世といい	0.38	AI <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub>	AI203	AI203	AI203		
	0.5	AI203	AI203	AI203	AI203	AI203	
.)	0.63	Al <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> AlN					
	1.00	Al203 AlN	Al <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> AlN	Al <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> AlN	AI203 AIN		

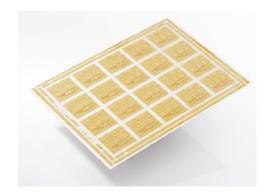
# 厚みの組み合わせ(AMB)

			銅厚 mm	
⊒ mm		0.3	0.5	0.8
ニック厚	0.25	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
セク	0.32	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>

備考 ご要望に応じて、その他の銅の厚さにも対応します。









## 熱膨張係数 (CTE)

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.8 ppm/K @ 20°C - 300°C
HPS	7.1 ppm/K @ 20°C - 300°C
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	2.5 ppm/K @ 20°C - 300°C
AIN	4.7 ppm/K @ 20°C - 300°C

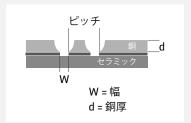
銅メッキの場合、5%から60%高い(銅の厚さによる)

## 寸法

マスターカードのサイズ	138 mm x 190.5 mm ± 1.5%
最大 使用可能面積	127 mm x 178 mm ± 0.05%
銅剥離強度	銅厚0.3 mmのDBC の場合、 ≥ 4.0 N/mm @ 50 mm/min 銅厚0.5 mm のAMBの場合、 ≥ 10.0 N/mm @ 50 mm/min

## 導体間隔

銅厚	幅 (DBC)	幅 (AMB)
0.127 mm	≥ 0.35 mm	n/a
0.2 mm	≥ 0.4 mm	n/a
0.25 mm	≥ 0.45 mm	n/a
0.3 mm	≥ 0.5 mm	0.6 mm
0.4 mm	≥ 0.6 mm	n/a
0.5 mm	≥ 0.7 mm	1.0 mm
0.6 mm	≥ 0.8 mm	n/a
0.8 mm	n/a	1.2 mm



## 表面オプション

めっき	無電解ニッケル: 3 μm - 7 μm (8% ± 2% P) 全体
	無電解銀: 0.1 μm - 0.6 μm 全体
	無電解金クラスA: 0.01 - 0.05 μm ニッケル上の全体
	無電解金クラスB: 0.03 - 0.13 μm ニッケル上の全体
粗さ (DCB)*	$R_a \le 3 \mu m; R_z \le 16 \mu m; R_{max} = 50 \mu m$
粗さ (AMB)*	Ra ≤ 1.5 μm; Rz ≤ 10 μm; Rmax = 50 μm

\*ご要望に応じて、より低い粗さにも対応します

ロジャース・コーポレーション

www.rogerscorp.com/pes www.curamik.com